

平成24年(2012年)1月1日(日曜日)

# セミコン・ジャパンに

## 旭サナック、高山など出展

半導体製造装置・材料に関する世界最大級の国際展示会「セミコン・ジャパン2011」(SEMI主催)が12月7日～9日の3日間、千葉市美浜区の幕張メッセで開催され、ねじ関連企業からは旭サナック(株)、(株)ネジの高山、日本ケミカルスクリー(株)、ダイセル・エポニック(株)等が出展した。

同展は、半導体製造装置や材料に関連する技術・製品、情報が一堂に集まる国際的な展示会。世界の半導体市場の動向がうかがえるとして毎年、多くの来場者が訪れている。今回は世界16カ国から831社が出展。6万3060人の来場者を集め、盛況のう

### 旭サナック(上)とネジの高山の出展小間



ちに閉幕した。

旭サナックはNC事業部が出展参加し、太陽電池やFPD、半導体の製造ラインに対応する超高速マイクロジェット洗浄システム「HPMJ」、精密コーティング装置「PCS」等を提案事例を交えて紹介した。HPMJは洗浄液をポンプから加圧圧送しマイクロジェットノズルから微小液化した洗浄液をワークに向けて高速噴射するシステムで

あり、歩留まりの改善や洗浄工程の削減などのメリットが得られる。

ネジの高山は、同分野への実績が豊富なレアメタル材を使用した各種ねじ製品「レアメタルスクリー(RMS)」シリーズを出展した。RMSは、レアメタル材を使用したねじ製品の常時在庫化を行った同社独自のブランド。マグネシウム、モリブデン、インコネル、高強度チタン、ハステロイ等の高付加価値材料を利用した各種ねじ製品をラインアップしている。